

**HSM Modul/HSM Module**

für HSM Crimp Kontakte  
for HSM crimp contacts

Kontaktzahlen  
No. of contacts

**3 + 4**

**1000V/40A, 250V/10A**

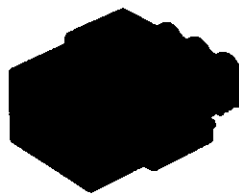
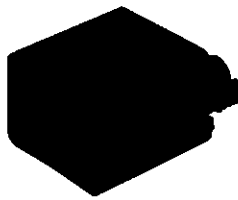
Bezeichnung  
Description

Bestelltext  
Designation

Bestell-Nr./Order No.  
Oberteil Unterteil  
Top part Bottom part

Oberteil für Stiftkontakte  
Top part for male contacts

Unterteil für Buchsenkontakte  
Bottom part for female contacts



MDL.3+4.Sti.C  
MDL2.3+4.Sti.C\*

1-1104554-1  
0-1103018-1

MDL.3+4.Bu.C  
MDL2.3+4.Bu.C\*

1-1104554-2  
0-1103018-2

**Technische Kennwerte**

**Modulbaustein**

Kontaktzahlen	Leistung/Signal
Bemessungsstrom [A]	3/4
Bemessungsspannung [V]	40/10
Isolationswiderstand nach DIN/VDE	1000/250
max. Außenisolationdurchmesser des Leiters	≥ 10 <sup>13</sup> Ω
Leistungskreis	∅ 8,8
Signalkreis	∅ 3,2

\*Modul-Serie 2 – nicht werkzeuglos demontierbar  
(nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)

**Technical Specification**

**Module element**

No. of Contacts	Power/Signal
Rated current [A]	3/4
Rated voltage [V]	40/10
Insulation resistance according to DIN/VDE	1000/250
max. outer dimensions of the conductor	≥ 10 <sup>13</sup> Ω
power circuit	∅ 8,8
signal circuit	∅ 3,2

\*Module-series 2 – not to be removed toolless  
(to be used with module-frame series 2)

Passende Crimpkontakte siehe Seite 38, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 38  
Suitable Crimp contacts see page 38, Suitable Crimping tools see page 38

Maßbild mm  
Dimensions mm

Kontaktanordnung  
Anschlußseite Oberteil  
Contact arrangement top part

Kontaktanordnung  
Anschlußseite Unterteil  
Contact arrangement bottom part

